

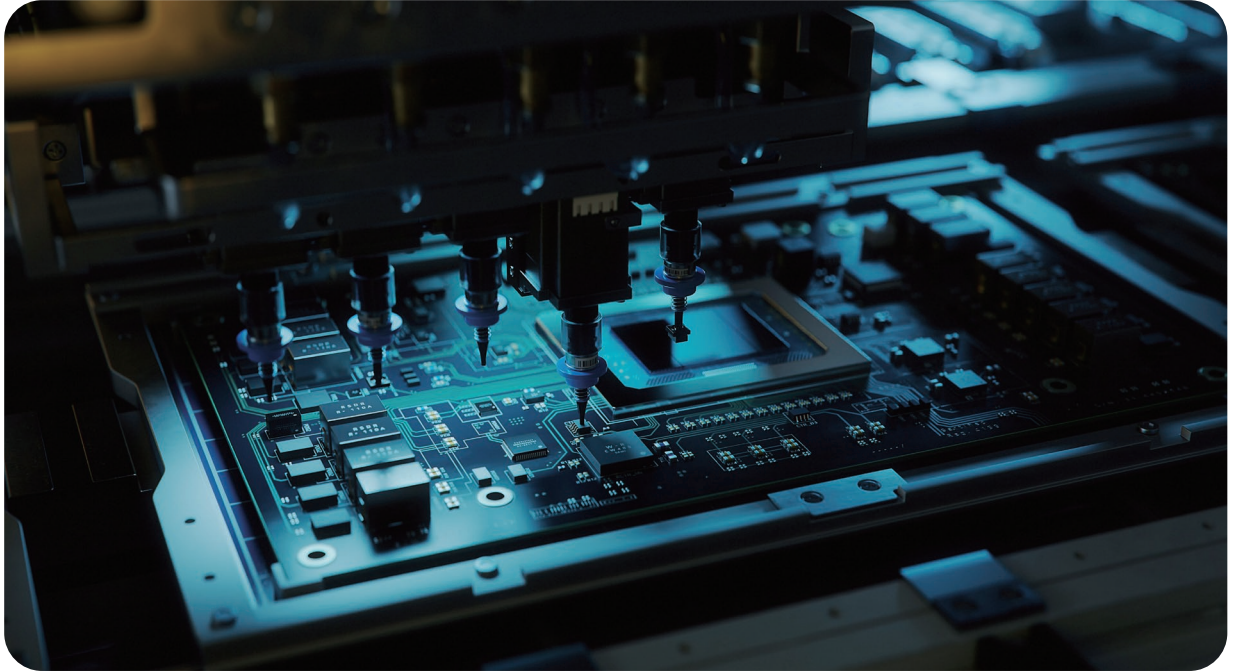
www.smartsmt.kr



SMART SMT & PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

APRIL 1-3, 2026 | SCC

ORGANIZED BY **J-EXPO** SPONSORED BY  Hanwha Semitech

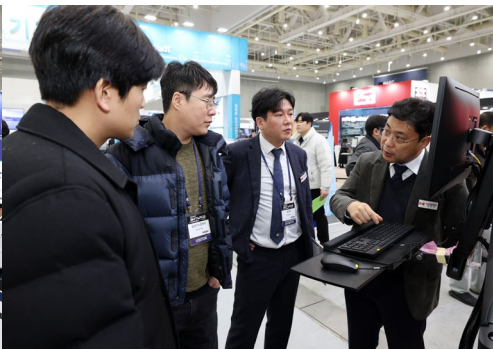


SMART SMT & PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

글로벌 SMT 및 PCB 어셈블리, 전자 제조 산업의 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는
'2026 스마트 SMT&PCB 어셈블리' 전시회에 귀사를 초대합니다.

2026년 전자 제조 산업은 AI 반도체, 고속 통신, 자율주행 전장 부품 수요 증가 등으로
기술 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다. 이에 따라 고정밀·고속화된 SMT 및 PCB 공정
장비와 솔루션에 대한 니즈도 그 어느 때보다 커지고 있습니다.

'스마트 SMT&PCB 어셈블리' 전시회는 전자 제조 및 반도체 패키징 소부장 산업을
한눈에 확인할 수 있는 국내 유일한 SMT/PCB 전문 전시회로,
관련 제품을 보유한 귀사를 참가업체로 모시오니 많은 참여 부탁드립니다.



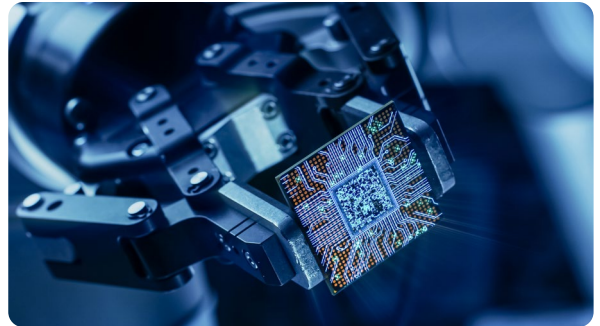
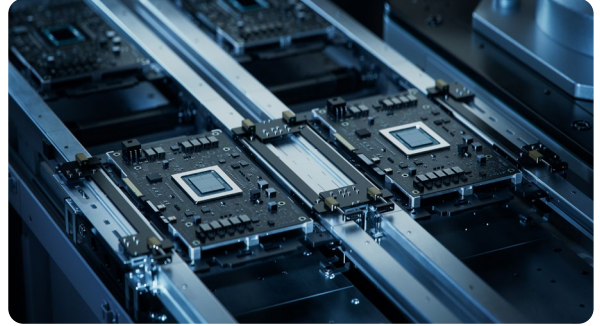
SMART SMT & PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

- 명 칭** > 2026 스마트 SMT & PCB 어셈블리 / Smart SMT & PCB Assembly 2026
- 약 칭** > SSPA 2026
- 기 간** > 2026년 4월 1일(수) - 3일(금)
- 시 간** > 10:00 - 17:00 (금요일 16:30)
- 장 소** > 수원컨벤션센터 전관 + 로비 (8,427m²)
- 규 모** > 190개사, 600부스 (예상)
- 관 람 객** > 10,000명 (예상)
- 주 최** > (주)제이엑스포
- 협 찬** > 한화세미텍(주)
- 부대행사** > 한국실장산업협회(KPIA) 학술 대회 및 컨퍼런스
한국전기연구원(KERI) 3D인쇄전자기술 컨퍼런스
한국산업협회(KITA) 컨퍼런스
참가업체 기술세미나 및 신제품 발표회 등



전시 품목

- SMT
- PCB Assembly
- Semiconductor Packaging
- Intelligent Factory (AI)
- Electronics Manufacturing Robots
- Logistics Automation
- EMC/EMI/ESD Solutions
- Electronics Manufacturing Solutions

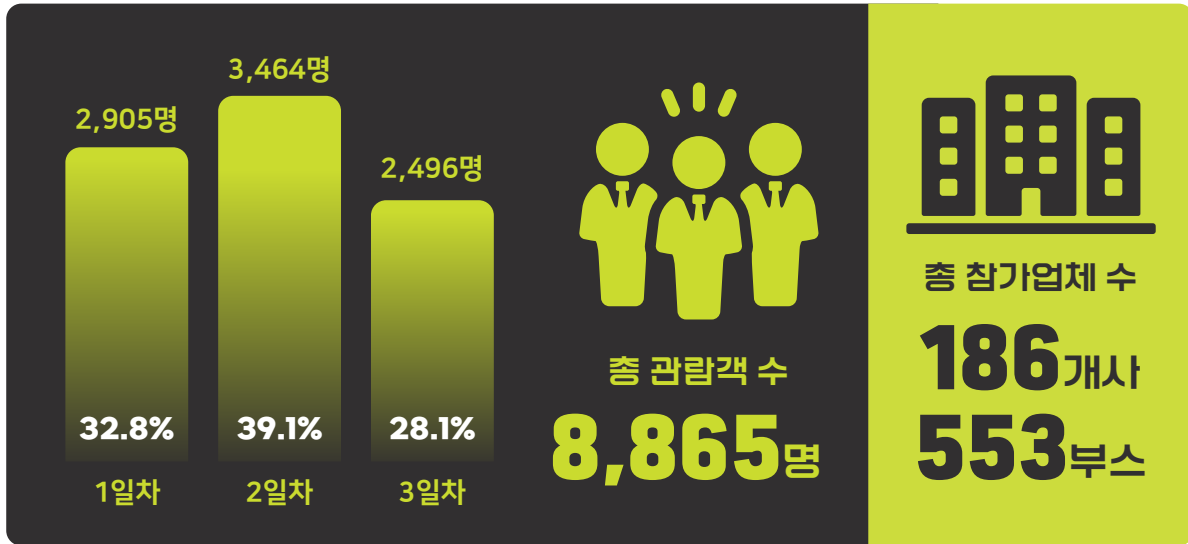


관람객 프로필

- 전자기기 제조사 및 협력사
- 전기자동차 및 자동차 전장 제조사
- IDM 반도체사 및 OSAT사
- IT/모바일 디바이스 및 통신 장비 제조사
- 배터리 제조사 및 협력사
- 의료기기 제조사
- 컴퓨터, 네트워크 제조사
- 전자방산/우주 항공 관련사
- 중소 EMS/ODM사
- 디스플레이 및 광학 모듈 제조사
- 기타 전자 제조 관련사



SSPA 2025 전시회 결과

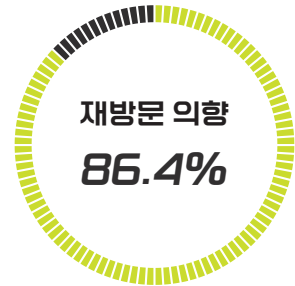
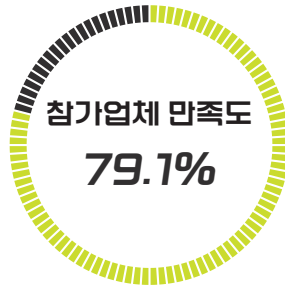


주요 관람객 리스트

- Amkor Technology
- ASE
- BK Electronics
- Doosan Electronics
- Doosan Robotics
- GS Energy
- Haeng Sung Digital
- HANA Micron
- Hanwha Aerospace
- Hanwha NxMD
- HD Hyundai Infracore
- HL Mando
- HP
- Hyosung
- Hyundai IHL
- Hyundai Kefico
- Hyundai Mobis
- Hyundai Motor
- Hyundai Transys
- KCC
- Kia
- Kyungshin
- LB Semicon
- LG Display
- LG Electronics
- LG Innotek
- LG Magna
- LIG Nex1
- LS Automotive
- LS Electric
- LS Mecapion
- LS Mtron
- LX Semicon
- MCNEX
- Mobase Electronics
- NEPES
- Nvidia
- Partron
- QRT
- Qualcomm
- RFTech
- Samick THK
- Samsung Display
- Samsung Electric
- Samsung Electronics
- Samsung SDI
- Samsung Semiconductor
- SK hynix
- SK Magic
- SK Materials
- STATS ChipPAC
- Yura

SSPA 2025 전시회 결과

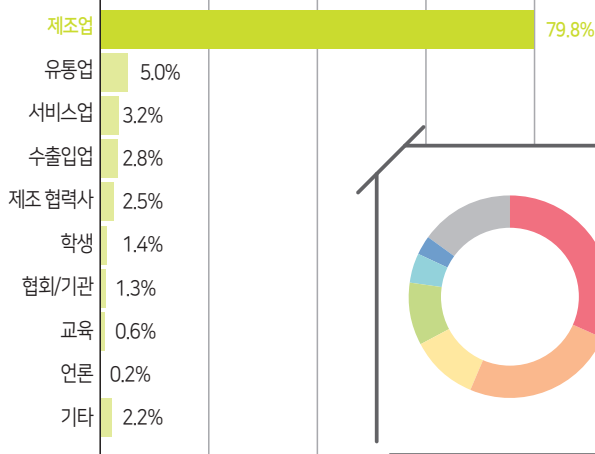
관람객 피드백



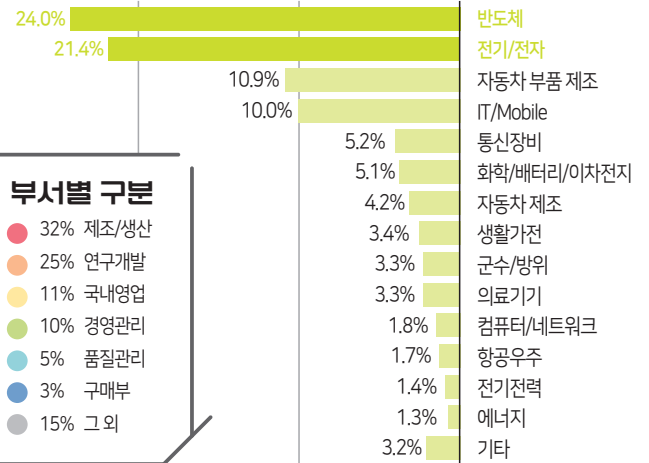
방문 관람객 구매 권한



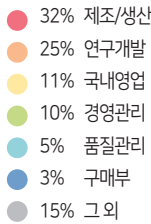
관람객 업종별 분류



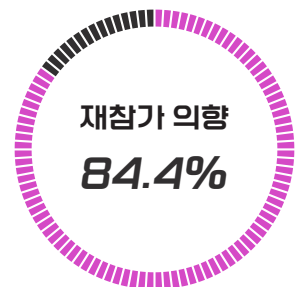
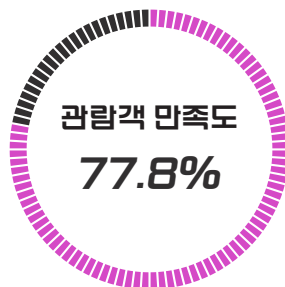
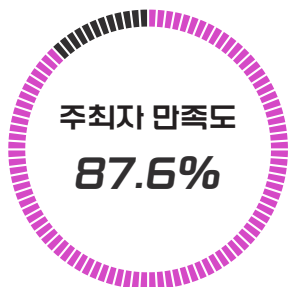
관람객 주요 비즈니스



부서별 구분



참가업체 피드백



* 2025년도 전시회 현장에서 전체 면적의 85% 이상 재계약 완료

Why 수원컨벤션센터

수원컨벤션센터 관람객 피드백



“진화된 기술과 신기술이 접목된 다양한 제품들을 현장에서 확인할 수 있어 유익했고
최신 산업 트렌드를 직접 경험하고 관련 업체들과 교류도 가능해서 좋았음”

“필요한 정보와 기술동향을 알 수 있어서 좋았으며, 관련 업체들과의 좋은 네트워킹 기회도 가질 수 있었음”

“전시회에서 장비 및 설비들을 직접 볼 수 있어, 시스템이 어떻게 운영되는지 디테일하게 확인할 수 있었음”

수원컨벤션센터 참가업체 피드백



“현장에서 고객 담당자를 만날 수 있었던 점이 너무 좋았고 지리적으로 가까워 편리했음”

“주최측의 안정적인 운영이 좋았으며 전시장의 쾌적한 환경이 좋았음”

“전시장 외부 로비까지 참가업체들이 많아서 놀랐으며 규모가 계속해서 커지는 것 같아 좋았음”



전시회 참가 신청 절차



참가계약서 작성
(양식 사무국 문의)



참가계약서 및
사업자등록증 제출



참가계약금(50%) 납입
(계약서 접수 후 1주일 이내)



참가비 잔금 납입
(2026년 2월 중)

부스 타입 및 참가비 안내

독립 부스



2,520,000원 / 부스

- 전시 면적만 제공
- 공식 시공사 섭외 필수
- 최소 신청 단위 = 2부스

기본 부스



2,970,000원 / 부스

- 베이직 조립 타입 부스
- 기본 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 1부스

프리미엄 부스



4,050,000원 / 부스

- 프리미엄 블록 타입 부스
- 프리미엄 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 2부스

※ 1부스 : 3m x 3m = 9m²

☑ 전시회 참가 문의

J·EXPO

(주)제이엑스포 T. 02-6285-9131 E. joey.shin@jexpo.or.kr